DOCUMENT No. KSN-707	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 1/7
PRODUCT No. SKSNLKE010		For reference 参考	Date: Oct. 2020

1. General 一般事項

1.1 Application 適用範囲 This specification covers the requirements for single key switches which have no key top.

(TACT SWITCHES: MECHANICAL CONTACT).

この規格書は、キートップなしのシングルキースイッチ(タクトスイッチ:メカニカルコンタクト)について 適用する。

_______________________常湿·常圧) 1.2 Operating temperature range 使用温度範囲: Operating temperature range shall refer to the range where this switch keeps electrical function within such temperatures.

使用温度範囲とはスイッチがON-OFF機能を維持する温度範囲を言う。

1.3 Storage temperature range 保存温度範囲: At Switch level 単品状態 _-40_~ __90_℃ (normal humidity, normal air pressure 常湿·常圧)

Switch on Taping テーピング状態 <u>-20</u> ~ <u>50</u> ℃ (humidity 湿度:20~85%)

1.4 Test conditions 試験状態 Unless otherwise specified, the atmospheric conditions for making measurements and tests are as follows.

> 試験及び測定は特に規定がない限り以下の標準状態のもとで行う。 常 Normal temperature 温: (Temperature 温度 5~35℃) 湿: (Relative humidity 湿度 25~85%)

Normal humidity 常 常 圧: (Air pressure 気圧 86~106kPa [860~1060mbar]) Normal air pressure

If any doubt arise from judgement, tests shall be conducted at the following conditions.

ただし、判定に疑義を生じた場合は以下の基準状態で行う。 Ambient temperature 温 度: 20±2℃

相対湿度: 60~70% Relative humidity

気 圧: 86~106kPa{860~1060mbar} Air pressure Switch shall be mounted on PWB without any indication of switch floating.

スイッチは回路基板から浮かないように取り付ける。

2. Appearance, style and dimensions 外観、形状、寸法

2.1 Appearance 外観 There shall be no defects that affect the serviceability of the product.

性能上有害な欠陥があってはならない。

2.2 Style and dimensions 形状、寸法 Refer to the assembly drawings. 製品図による。

3. Type of actuating 動作形式 <u>タクティールフィードバック</u> Tactile feedback

4. Contact arrangement 回路形式 1 poles 1 throws _<u>1_</u>回路<u>_1_</u>接点

> (Details of contact arrangement are given in the assembly drawings 回路の詳細は製品図による)

5. Ratings 定格

5.1 Maximum ratings 最大定格 <u>16 V DC 50 m</u>A 5.2 Minimum ratings 最小定格 <u>1</u> V DC <u>10 μ</u>A

6. Electrical specification 電気的性能

	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria 判定基準
	Contact resistance 接触抵抗	Applying a below static load to the center of the stem, measurements shall be made. スイッチ操作部中央に下記の静荷重を加え, 測定する。 (1) Depression 押圧力: _9 N (2) Measuring method 測定方法:1 kHz small-current contact resistance meter or voltage drop method at 5VDC 10mA. 1kHz微少電流接触抵抗計, 又はDC5V 10mA電圧降下法	<u>100 m</u> Ω Max.
	Insulation resistance 絶縁抵抗	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Test voltage 印加電圧: _100 V DC for 1 min. (2) Applied position 印加場所: Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground(frame) 端子間,金属フレームがある場合は、端子と金属フレーム間	<u>100 M</u> Ω Min.
	Voltage proof 耐 電 圧	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後, 測定する。 (1)Test voltage 印加電圧 : _250 V AC (50~60Hz) (2)Duration 印加時間 : 1 min (3)Applied position 印加場所 :Between all terminals. And if there is a metal frame, between terminals and ground (frame)	There shall be no breakdown. 絶縁破壊のないこと。
ALD	SALPINE CO. I		

DOCUMENT No. TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS **PAGE** KSN-707 2/7 製品仕様書 Date: Oct. 2020 PRODUCT No. For reference SKSNLKE010 項目 試験条件 判定基準 Test conditions Criteria Items 6.4 Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 4 ON bounce :_ 20 ms Max. Bounce バウンス operations per s.), bounce shall be tested at "ON" and "OFF". OFF bounce: 20 ms Max. スイッチ操作部の中央部を通常の使用状態(3~4回/秒)で軽く打鍵し,ON時及びOFF時 のバウンスを測定する。 Switch Oscilloscope $5k\Omega$ 5V オシロスコープ "ON' OFF" 7. Mechanical specification 機械的性能 試験条件 判定基準 項目 Criteria Items Test conditions Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then gradually 7.1 <u>4.5 N</u> ± 1 N Operating force 作 動 力 increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the switch to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に徐々に荷重を加 え、操作部が停止するまでの最大荷重を測定する。 7.2 0.2 ± 0.1 mm Travel Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and 移 動 量 then applying a below static load to the center of the stem, the travel distance for the switch to come to a make "ON" shall be measured スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、操作部中央部に以下の静荷重 を加え、スイッチがONするまでの距離を測定する。 (1) Depression 押圧力 : <u>5.5</u>N 7.3 Return force The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical and, 0.2 N Min. 復 帰 力 upon depression of the stem in its center the travel distance, the force of the stem to return tot its free position shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し,操作部中央部を移動量押圧後,操 作部が復帰する力を測定する。 7.4 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical and then a below Keep electrical ON/OFF. Stop strength ストッパー強度 static load shall be applied in the direction of stem operation. 電気的に ON-OFF すること。 スイッチの操作方向が垂直になる様にスイッチを設置し、スイッチの操作方向へ以下の静荷 Item6.1 重を加える。 (1) Depression 押圧力:<u>50</u>N (2) Time 時 間:<u>15</u>s (3) Number of times 回 数:<u>1</u>time 8. Environmental specification 耐候性能 項目 試験条件 Items Test conditions Criteria 判定基準 8.1 Resistance to low Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and Item 6. temperatures humidity conditions for 1 h before measurements are made: Item 7.1 耐寒性 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 Item 7.2 (1) Temperature 温 度: -40 ± 2 ℃ 時 間:_1000_h (3) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。 8.2 Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and Heat resistance Item 6. 耐熱性 humidity conditions for 1 h before measurements are made: Item 7.1 Item 7.2 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 度: 90 ± 2 ℃ (1) Temperature 温 (2) Time 時 間:1000 h 8.3 Contact resistance 接触抵抗(Item 6.1): Moisture Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: 500 m Ω Max. resistance 耐湿性 次の試験後, 常温, 常湿中に1時間放置後測定する。 Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 6.2): 温 度: 60 ± 2 ℃ (1) Temperature 10 MΩ Min. (2) Time 間:<u>1000</u>h Item 6.3 (3) Relative humidity 相対湿度: 90 ~ 95 % Item 6.4 (4) Waterdrops shall be removed. 水滴は取り除く。 Item 7.1 Item 7.2

DOCUMENT No. KSN-707 PRODUCT No. SKSNLKE010		TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書 For reference 参考		PAGE 3/7	
				Date: Oct. 2020	
8.4	Items 項目 Change of	Test conditions 試験条件 After below cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal	Criteria	判定基準	
	temperature 温度サイクル	room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made. Water drops shall be removed. 下記条件で以下回数のサイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し測定する。 ただし、水滴は取り除く。 A =+90 °C B =40 °C C C = _2_ h D = _1_ h E = _2_ h F = _1_ h	Item 7.1 Item 7.2		
8.5	Resistance to hydrogen sulfide gas.(H ₂ S) 耐硫化ガス性	Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measurements are made: 次の試験後、常温、常湿中に1時間放置し、2~3回切り換えた後、測定する。 (1) Concentration of H ₂ S gas. H ₂ Sガス濃度: 1 ppm (2) Temperature 温度: 40 °C (3) Relative humidity 相対湿度: 75 % (4) Time 時間: 240 h	接触抵抗(Item 6.1):		
8.6	Resistance to sulfur dioxide. (SO ₂) 耐亜硫酸ガス性	humidity conditions for 1 h, and shall be operated two or three times before measure			
9. End	durance specification		Outhoute	如 宁 甘 准	
2.1	Items 項目	Test conditions 試験条件	Criteria	判定基準	
9.1	Operating life 動作寿命	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) <u>5 VDC 5 mA resistive load 抵抗負荷</u> (2) Rate of operation 動作速度: <u>2 to 3 operations per s 回</u> /秒 (3) Depression 押圧力: <u>5.5 N</u> (4)Cycles of operation 動作回数: <u>100,000 cycles 回</u> Depression 動作回数: <u>100,000 cycles 回</u> Contact resistance 指 <u>20 N</u> Max. Insulation resistance 1		e 絶縁抵抗(Item 6.2) : em 6.4) : _ms Max. _ms Max. 動力(Item 7.1) :	
9.2	Vibration resistance 耐 振性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Vibration frequency range 振動数範囲: 10~ 55 Hz (2)Total amplitude 全振幅: 1.5 mm (3)Sweep ratio 掃引の割合: 10~55-10 Hz Approx. 1min 約1分 (4)Method of changing the sweep vibration frequency: Logarithmic or uniform 掃引振動数の変化方法 対数又は一様掃引 (5)Direction of vibration: Three mutually perpendicular directions, including the direction 振動の方向 of the travel スイッチ操作方向を中心とした垂直3方向 (6)Duration 振動時間: 2 h each (6 h in total) 各 2 時間 (計 6 時間)			
9.3	Shock 耐衝擊性	Measurements shall be made following the test set forth below: 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1)Acceleration 加速度: _980 m/s² (2)Acting time 作用時間: _6_msec (3)Test direction 試験方向: 6 directions 6 面 (4)Number of shocks 試験回数: _3_ times per direction			

DOCUMENT No. KSN-707 TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕樣書 PRODUCT No. SKSNLKE010 For reference 参考			PAGE 4/7	
		Date: Oct. 2020		
10. So	ldering conditions 半日 Items 項 目	H付条件 Recommended conditions 推 奨 条 件		
10.1	Hand soldering 手 半 田	ease practice according to below conditions. 下の条件にて実施して下さい。 Soldering temperature 半田温度: <u>350</u> °C Max. Continuous soldering time 連続半田時間: <u>3</u> s Max. Capacity of soldering iron 半田コテ容量: <u>20</u> W Max. Excessive pressure shall not be applied to the terminal. 端子に異常加圧のないこと		
10.2	Reflow soldering リフロ一半田	Please practice according to below conditions. 以下の条件にて実施して下さい。 (1)Profile 温度プロファイル Surface of product Temperature 部品表面温度(**C) 230 180 150 150 Time 時間 (2)Allowable soldering time 半田回数:2 time Max. (The temperature shall go down to a normal temperature in prior to exposure to the second time: 2回目を行う場合には、スイッチが常温に戻ってから行うこと。)		
10.3	Other precautions For soldering 半田付けに関する その他注意事項	(1) Switch terminals and PWB. Upper face shall be free from flax prior to soldering. 事前にスイッチの端子及びプリント基板の部品実装面上にフラックスが塗られていないこと。 (2) Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤などでスイッチを洗浄しないで下さい。 (3) Recommended cream solder: M705-GRN360-K2-V (SENJU METAL INDUSTRY CO.,LTD) or equivalent 推奨クリーム半田:千住金属工業(株) M705-GRN360-K2-V 同等品 (4) When chip components is soldered on the back side of PWB by automatic flow soldering, after this switch soldered flux will possibly creep up at the exterior wall of the housing and penetrate into the housing due to flux ejection. To designed, please do not locate through holes adjacent to the switch mounted area. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げフラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたってはスイッチ下面、周囲にスルーホールを設け (5) As the conditions vary somehow depending on the kind of reflow soldering equipment, please make sure you have リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分確認の上使用してください。 (6) As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be performed in the sho Lowest temperature possible. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので極力低温短時間でリフローを行うようにお願いします (7) Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. スイッチの上面からフラックスが浸入しないようにして下さい。 (8) The thickness of cream solder: 0.15 mm クリーム半田印刷厚: 0.15 mm	でいまりスイッチ側面から が等によりスイッチ側面から ないで下さい。 the right one before use.	

DOCUMENT No. KSN-707	PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 5/7
PRODUCT No. SKSNLKE010	For reference 参考	Date: Oct. 2020

【Precaution in use】ご使用上の注意

A. General 一般項目

A1. For the export of products which are controlled items subject to foreign and domestic export laws and regulations, you must obtain approval and/or follow the formalities of such laws and regulations.

国内外の輸出関連法規により規制されている製品の輸出に際しては、同法規を遵守の上、必要な許可、手続き等をとってください。

A2. Products must not be used for military and/or antisocial purposes such as terrorism, and shall not be supplied to any party intending to use the products for such purposes.

軍事用途又はテロ等の反社会活動目的では、当製品を一切使用しないでください。また、最終的にそれら用途・目的で使用されるおそれがある法人・団体・個人等へも 当製品を一切供給しないでください。

A3. Unless provided otherwise, the products have been designed and manufactured for application to equipment and devices which are sold to end-users in the market, such as AV (audio visual) equipment, home electric equipment, office and commercial electronic equipment, automotive device, information and communication equipment or amusement equipment. The products are not intended for use in, and must not be used for, any application of nuclear equipment, driving control equipment for aerospace or any other unauthorized use. With the exception of the above mentioned banned applications, for applications involving high levels of safety and liability such as medical equipment, burglar alarm equipment, disaster prevention equipment and undersea equipment, please contact an Alps sales representative and/or evaluate the total system on the applicability. Also, implement a fail-safe design, protection circuit, redundant circuit, malfunction protection and/or fire protection into the complete system for safety and reliability of the total system.

当製品は、特に用途を指定していないかぎり、本来、AV、家電、事務機、車載機器、情報機器、通信機器、アミューズメント機器等の一般電子機器用に設計、製造されたものです。従いまして、原子力制御機器、宇宙・航空機で運行にかかわる機器等の用途では一切使用しないでください。上記の使用禁止の用途以外で、医療機器、防犯機器、防災機器、海底用機器等の高度の安全性・信頼性を必要とする機器でのご使用の際は、弊社営業担当迄ご相談いただくか、またはセットでの十分な適合性の確認を行っていただいた上で、フェールセーフ設計、保護回路、冗長回路、誤動作防止設計、延焼対策設計等のセットでの安全対策設計を設けてください。

A4. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to P. W. Board process 半田付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Conditions of soldering shall be confirmed under actual production conditions. はんだ付けの条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B3. After reflow treatment of this switch, this switch is not allowed for wave/flow soldering at the backside of PWB. Due to jet stream, flux may penetrate into inside of switch. 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田しないで下さい。フラックス吹き上げによりスイッチにフラックスが侵入する場合があります。
- B4. As the click rate may deteriorate when heat is applied repeatedly, reflow soldering should be done within the recommended conditions. 熱履歴が加わるとクリック感が低下する可能性がありますので推奨リフロー条件以内でリフローを行う様にお願いします。
- B5. If the stem is given stress from the side, it may result in damages to switch functions. Therefore, please handle it with extreme care. When the switch is carried, any shock shall not be applied to the stem. ステムに横からの力が加わりますと、スイッチの機能破壊につながる危険性がありますので取扱いは十分注意して下さい。 移動する場合はステムに衝撃が加わらない様に注意して下さい。
- B6. Switch shall be mounted without any indication of switch floating between switch bottom and PWB. スイッチ底面と回路基板との間に隙間が生じないように取り付けてください。
- B7. Please be careful, especially when you use any other type of solder except recommended one. 推奨以外の半田をご使用の際は十分にご注意願います。
- C. Washing process 洗浄工程
- C1. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. 半田付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- D. Mechanism design (switch layout) 機構設計
- D1. The dimensions of a hole and pattern for mounting a printed circuit board shall refer to the recommended dimensions in the engineering drawings. プリント基板取付穴及びパターンは、製品図に記載されている推奨寸法をご参照下さい。
- D2. You may dip-solder chip components on the backside of PWB after you have reflow-soldered this switch. However, dip-soldering may cause flux to creep up on the wall of the housing and penetrate the switch. Therefore, do not design a through-hole under and around the switch.

 本スイッチをリフロー半田後、プリント基板裏面をディップ半田して使用する場合は、ディップ時のフラックス吹き上げ等により、スイッチ側面より、フラックスがはい上がる場合がありますので、パターン設計にあたっては、スイッチ下面、周囲にスルーホールを設けないで下さい。
- D3. Do not use the switch in a manner that the stem will be given stress from the side. If you push the stem from the side, the switch may be broken. ステムを横方向から押す様な使い方は避けて下さい。ステム先端に横方向から荷重が加わりますとスイッチが破壊される場合があります。

DOCUMENT No. KSN-707	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS 製品仕様書	PAGE 6/7
PRODUCT No. SKSNLKE010	For reference 参考	Date: Oct. 2020

D4. Press the center of the stem. Click feel may be changed, if you press the edge. This is because the center will be displaced, depending on the hinge structure or cumulative tolerances. When you use the hinge structure, take special care so that the keytop point to press the switch won't move.

ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及びセット上の累積公差によるセンターズレなどステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。

ステムのセンターを押す様にして下さい。ヒンジ構造及ひセット上の累積公差によるセンタースレなとステムを端押しする状態では感触が変化する場合があります。 ヒンジ構造の場合は、押下時ステム押し位置が移動しますので、特にご注意下さい。

D5. This switch is designed for unit construction that it is pressed by human operation.

Please avoid using this switch as mechanical detecting function. In case such detecting function is required, please consult with our detector switch section. 当スイッチは、直接人の操作を介してスイッチを押す構造にてご使用下さい。メカ的な検出機能へのご使用は、避けてください。検出機能には弊社検出スイッチをご使用下さい。

D6. The switch will be broken, if you give larger stress than specified. Take most care not to let the switch be given larger stress than specified. (Refer to the strength of the stopper.)

スイッチ操作時に規定以上の荷重が加わるとスイッチが破損する場合が有ります。スイッチに規定荷重以上の力が加わらない様にご注意下さい。(ストッパー強度参照)

D7. This switch shall not be pressed and/or operated at any impact force. When switch is pressed at impact force, this may potentially cause damage or breakage of switch.

スイッチ操作時に衝撃を与えないで下さい。衝撃が加わりますとスイッチが破損する危険性があります。

- D8. If you intend to change the way of the switch being used on your module, please let us know. セット上でのスイッチの使われ方が変更される際は当社に御連絡ください。
- D9. Please avoid designing keytop to be projecting from set case. This may cause breakage of switch due to mechanical impact applied to switch body. セットキートップがセット筐体から出るようなご使用方法はお避け下さい。スイッチに衝撃荷重が加わりスイッチ破壊の原因となります。
- D10. Please make sure that switch is mounted without any flexure of PWB. 基板がたわむような場所への設置はお避け下さい。
- D11. This switch is not designed for keeping pressed down for a certain duration of time. If users intend to use our switch for such purpose, they shall verify such suitability with the own actual samples in advance as well as shall use for this purpose under their sole responsibility. The prior consultation with us is also needed.
 本製品は長押しする用途で設計されたものではありません。本製品を長押し使用される場合は当社にご連絡頂き、仕様内容を調整した上で採用可否判断願います。
- D12. Shape of keying tip: 打鍵部先端形状

It is recommended that the tip of the keying section is to be flat(ϕ 2.5). Also, ABS or PC resign is recommended for its material. ϕ 2.5mmフラット形状を推奨いたします。尚、材質はABSまたはPC等の樹脂を推奨致します。

- D13. The inclination of the striking part shall be within 2°. 打鍵部の傾斜は、2度以内に設定して下さい。
- D14. Press the center of the stem. If the keytop is displaced, it might impact degradation in electrical and mechanical performance ステムの中心を操作してください。ステム天面からキートップ先端が外れると、電気的・機械的特性が劣化する恐れがありますのでご注意下さい。
- E. Using environment 使用環境
- E1. In case this product is always used around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated or in a place where exhaust gas from automobiles exists, take most care due to the switch performance might be affected.

硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので十分に ご注意下さい。

- E2. Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.
 - 同一セット内に以下の様な部材に関しましては以下の点にご注意願います。
 - For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization.

部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については,硫化,酸化ガスを発生しないものを採用してください。

- •When you use silicon rubber, grease, adhesive agents and oil, use those that will not generate low molecular siloxane gas. The low molecular siloxane gas may form silicon dioxide coat on the SW contact part, resulting in the contact failure.
- シリコン系ゴム, グリース, 接着剤, オイルを使用される場合は, 低分子シロキサンガスを発生しないものを使用してください。低分子シロキサンガスが 発生します とSW接点部に2酸化珪素の被膜を形成して接点障害を引き起こす場合があります。
- ・When you apply chemical agents such as coating agents to the products, please let us know beforehand. 製品のコーティング剤等の薬品を付着させる場合は、別途ご相談ください。
- E3. Do not use this switch in the atmosphere with high humidity or with bedewing probability, because such atmosphere may cause leak among terminals. 高湿度環境下,又は結露する可能性がある環境では、端子間の電流リークが発生する可能性が有りますので本スイッチはご使用にならないでください。
- F. Storage method. 保管方法
- F1. The below usage and/or environment shall be avoided. This product may face an increase in contact resistance and degraded solderability. 本製品を以下の環境下及び期間で保管されますと接触抵抗の上昇やはんだ付け性の悪化が発生する恐れがありますので避けてください。
 - (1) Direct exposure to sunlight 直射日光の当たる場所。
 - (2) Storage at lower than −20 dgrs C, higher than +50 dgrs C, and/or lower than 20%, higher than 85% humidity. −20°C~+50°Cの範囲外の温度、−20%~+85%の範囲外の湿度の環境
 - (3) Corrosive gas 腐食性ガスの雰囲気。
 - (4) Longer than 6-month storage after being delivered 製品納入後 6ヶ月超える長期保管。
- F2. Once the original packaging is opened, the remained products shall be repackaged and stored in the ALPSALPINE original packaging. 開封後で残品がある場合、ALPSALPINE 出荷時の梱包状態で保管してください。

DOCUMENT No.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
KSN-707		製品仕様書	7/7
PRODUCT No. SKSNLKE010		For reference 参考	Date: Oct. 2020
-		packaging without overstack or external stress that may pot LPSALPINE 出荷時の梱包状態のままで保管してください。	
	t as released position, when they 切ったままでの保存はしないでくた		
·	_	sued, if you don't return it or don't place an order. 注の無い場合は, 無効とさせていただきます。	
	•	ric and mechanical characteristics and outside dimensions きましては, 当社の都合により変更させて頂く事が有りますの	-
you must take certain pro	tective measures, such as a prote	. If you think that the product may be used beyond the rati ective circuit to shut down the current. 絶対に避けて下さい。また異常使用等で定格を超える恐れ	
catch fire, or take meas	ures to preclude catching fire. オ脂等の燃焼グレードはUL規格の	is "94HB" by the UL Standard (slow burning). Therefore, ei	
requiring higher safety, v And securesafety as a v スイッチの品質には万全	ve would like you to verify in adva hole system by introducing the fa を尽くしていますが故障モードとし	the possibility that they could fail due to short or open cir nce what effects your module would receive in case the sw iil-safe design, i.e. a protection network. てショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性 ごき、保護回路、等のフェールセーフ設計のご検討を十分に	vitch in case the switch alone should fail. が重視されるセットの設計に際しては、スイッチの単
	水 or registered trademark of ALP アルパイン株式会社の商標もしく		